



2017年9月15日

各 位

会 社 名 株式会社 東芝
東京都港区芝浦1-1-1
代表者名 代表執行役社長 綱川 智
(コード番号: 6502 東、名)
問合せ先 執行役常務 広報・IR部長
長谷川 直人
Tel 03-3457-2100

当社海外子会社に対する訴訟の提起について

当社海外子会社の東芝アメリカ電子部品社（以下、TAEC）に対し訴訟が提起され、TAECが訴状を受領しましたのでお知らせします。なお正確な情報の収集に時間を要し、本日の開示に至りました。

記

1. TAEC が訴状を受領した日

2017年8月18日（米国現地時間）

2. 訴訟提起の概要及び経緯

原告はTAECがESD対策(*1)を施したフリップチップボンディング装置(*2)とその使用方法に関する特許（米国特許第7,389,905号）を侵害しているとしてカリフォルニア東部連邦地裁に訴訟（本件訴訟）を提起しております。

*1：静電放電を防止するための対策。

*2：チップ表面に作ったバンプという突起状の電極を使ってチップを実装するための装置

3. 原告の概要

(1) 名称： Anza Technology, Inc.

(2) 所在地： 米国カリフォルニア州

4. 訴訟の内容

原告は、TAECに対して特許権侵害に基づく損害賠償を請求しています。
なお、TAECが受領した訴状には請求額は明示されておりません。

5. 当社子会社の概要

東芝アメリカ電子部品社

- (1) 所在地： 9740 Irvine Blvd., Suite D700, Irvine, CA 92618, USA
- (2) 代表者： 佐野 修久 President & CEO
- (3) 資本金： 77,609 千米ドル
- (4) 事業内容： 電子部品の開発・販売

6. 今後の対応

当社にて提訴の内容を精査した上で、適切に対応して参ります。本件訴訟が当社の業績に与える影響は、現時点では認識しておりませんが、今後影響が生じることとなった場合には、速やかにお知らせいたします。

以上